

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

\* 最新の特許情報が満載!

## メッキ剥離剤の組成と剥離方法

\*\*\*\*\*

[ 公開編 ] 平成 12 年 ~ 平成 17 年 ( 6 年間 ) 76 点

( 税込価格 )

( 本体価格 )

全文 P D F	CD-ROM 版 (抄録版付)	¥ 25,935 -	¥ 24,700 -
全文紙収録	B 5 製本版	¥ 25,935 -	¥ 24,700 -
( CD-ROM版・B 5 製本版 一括購入 )		¥ 38,850 -	¥ 37,000 -

### 既刊 関連 セットの ご 案内

( 本体価格 )

No, 9191	公開特許	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点	¥23,200
No, 8290	"	"	平.5-8	62点	¥24,800
No, 9797	"	電気めっき用治具とめっき方法	平.15-16	68点	¥18,400
No, 9464	"	"	平.13-14	68点	¥16,100
No, 9241	"	"	平.11-12	67点	¥20,000
No, 8641 (B)	"	"	平.8-10	90点	¥31,000
No, " (A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,300
No, 8865	公告特許	"	平.6-11	80点	¥27,700
No, 8863	"	リードフレームのメッキ方法と装置	平.6-11	53点	¥20,400
No, 8868	公開特許	半導体ウェーハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No, 8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No, 9009	"	バレルメッキ方法と装置	平.11-12	68点	¥26,600
No, 8579	"	"	平.9-10	76点	¥30,000
No, 8084	"	"	平.7-8	73点	¥29,700
No, 9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	70点	¥27,700
No, 8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No, 8826	"	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800
No, 8102	"	"	平.6-8	65点	¥23,700
No, 9189	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.10-12	68点	¥24,800
No, 8533	"	"	平.7-9	67点	¥26,700
No, 9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点	¥27,400

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[ CD-ROM版は P D F ファイルにしおりリンク機能、B 5 製本版は B 5 サイズ・目次製本済みです。

2 ~ 3 日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No, CD-ROM版・B 5 製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	( ) Fax ( )
住所 〒	

# メッキ剥離剤の組成と剥離方法

No.10001

[公開編] 平成12年～平成17年(6年間) 76点

CD-ROM版 ¥25,935

B5製本版 ¥25,935

(全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥38,850 )

- |  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| 1 電解剥離方法                                       | 住友金属鉱山株式会社               | 34 チップオンフィルム基材の製造方法                            | 三井金属鉱業株式会社                               |
| 2 リードピンの部分めっき方法                                | 富士通高見澤コンポーネント株式会社        | 35 導体の被膜剥離方法                                   | 株式会社デンソー                                 |
| 3 パラジウムまたはパラジウム合金の剥離液                          | メルテックス株式会社               | 36 鉄素地上の銅めっき剥離液                                | メルテックス株式会社                               |
| 4 感光剤による金属パターンの形成方法                            | 広繁 勝也                    | 銅メッキ回路層付銅張積層板及びその銅メッキ回路層付銅張積層板を用いたプリント配線板の製造方法 | 三井金属鉱業株式会社                               |
| 5 ニッケル剥離液                                      | メック株式会社                  | 38 銅または銅合金のエッチング剤ならびにエッチング法                    | メック株式会社                                  |
| 6 苛性アルカリプロセス                                   | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー       | 39 エッチングされた回路の製造方法                             | バンテイク アクチエンゲゼルシャフト                       |
| 7 金属被膜の溶解方法                                    | 旭硝子株式会社                  | 40 鉄素地上の銅めっき剥離液                                | メルテックス株式会社                               |
| 8 金属被膜の溶解方法                                    | 旭硝子株式会社                  | 41 ろう付け材料を選択的に除去する方法                           | ユナイテッド・テクノロジー・コーポレーション                   |
| 9 銀の電解剥離剤及び電解剥離方法                              | 株式会社ジャパンエナジー             | 42 貴金属の回収方法ならび回収装置                             | 川崎化成工業株式会社                               |
| 10 薄膜パターンの形成方法及び薄膜磁気ヘッドの製造方法                   | ソニー株式会社                  | 銅膜又は銅系膜に対する選択的エッチング方法と、選択的エッチング装置。             | 株式会社ノース                                  |
| 11 PVD皮膜の剥離方法                                  | 日本表面化学株式会社               | 44 ニッケルまたはニッケル合金の剥離液                           | 三菱瓦斯化学株式会社                               |
| 12 スパークプラグの製造方法及びスパークプラグ                       | 日本特殊陶業株式会社               | 45 銅メッキカーボン電極の銅メッキ剥離装置                         | スガ試験機株式会社                                |
| 13 新規なキレート剤                                    | 味の素株式会社                  | 46 極細線パターンを有するプリント配線板の製造方法。                    | 三菱瓦斯化学株式会社                               |
| 14 ニッケルめっき銅又は銅合金屑のリサイクル方法                      | 株式会社神戸製鋼所                | 47 極細線パターンを有するプリント配線板製造方法。                     | 三菱瓦斯化学株式会社                               |
| 15 メッキ用薬剤又は金属の電解剥離剤                            | 味の素株式会社                  | 48 精密金属部品の製造方法                                 | 株式会社健正堂                                  |
| 16 亜鉛-鉄合金系二層メッキ鋼板のメッキ層分別分析法                    | 株式会社九州テクニサーチ             | 49 剥離溶液  | シップレーカンパニー エル エル シー                      |
| 17 金属皮膜を剥離するための電気化学的システム及び方法                   | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー       | 50 銀鏡皮膜剥離液                                     | 株式会社金属化工技術研究所                            |
| 18 無電解ニッケルめっき皮膜の分析方法及びその分析に用いるエッチング液           | 日立化成工業株式会社               | 51 錫-銀合金用水性電解剥離液及び電解剥離法                        | ディップソール株式会社                              |
| 19 異方性導電膜用金属粒の製造方法                             | 日立金属株式会社                 | 52 銅配線基板の製造方法                                  | メック株式会社                                  |
| 20 浴の補充法                                       | シップレーカンパニー エル エル シー      | 53 ニッケルまたはニッケル合金の剥離液                           | 三菱瓦斯化学株式会社                               |
| 21 ルテニウム系金属の除去液及びその使用方法                        | 日本電気株式会社                 | 54 導体パターンを電気絶縁性基板上に形成するための方法                   | アトーテヒ ドイツチュラントゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング |
| 22 新規なキレート剤                                    | 味の素株式会社                  | 55 パラジウム除去液およびパラジウムの除去方法                       | 三菱瓦斯化学株式会社                               |
| 23 ニッケルあるいは鉄ニッケル合金上のスズまたはスズ合金剥離用の剥離液           | メルテックス株式会社               | 56 金属皮膜の剥離方法及び剥離装置                             | 三菱重工業株式会社                                |
| 24 金属表面から誘電性材料を除去する方法                          | ティーアールダブリュー・インコーポレーテッド   | 57 金属皮膜の剥離液                                    | 三菱重工業株式会社                                |
| 25 ニッケルあるいは鉄ニッケル合金上の無鉛スズ合金剥離用の剥離液              | メルテックス株式会社               | 58 ニッケル剥離溶液及びそれを用いたニッケル系被覆層の剥離方法               | 三井金属鉱業株式会社                               |
| 26 電気絶縁したコンベヤーを用いて亜鉛メッキ鋼を脱亜鉛化する方法              | メタルズ・インベストメント・トラスト・リミテッド | 59 再生切削工具及び切削工具の皮膜再生方法                         | 三菱重工業株式会社                                |
| 27 多色メッキ被膜を有する基材及びその成膜方法                       | シチズン時計株式会社               | 60 アルミニウム素材を含む複合材料の回収方法                        | 恵嘉電實業股 ぶん 有限公司                           |
| 28 銀電解剥離液及びそれを用いた銀電解剥離方法                       | エヌ・イーケムキャット株式会社          | 61 めっき剥離装置およびめっき剥離方法                           | 新光電気工業株式会社                               |
| 29 超合金基体上に拡散皮膜を再生する方法                          | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー       | 62 電解除去方法                                      | 株式会社ネオス                                  |
| 30 金属スズまたはスズ合金をエッチングする方法ならびに金属スズまたはスズ合金のエッチング液 | メック株式会社                  | 基板の表面から被覆膜を部分的に剥ぎ取る方法、それに関連する物品及び組成            | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー                       |
| 31 錫又は錫合金皮膜剥離液                                 | 三菱瓦斯化学株式会社               | 64 積層体およびその製造方法                                | 鐘淵化学工業株式会社                               |
| 32 超硬材表面のTi系被膜の剥離剤、剥離方法及び超硬材の再生処理方法            | トヨタ自動車株式会社               | 65 プリント配線板の製造方法                                | 三菱瓦斯化学株式会社                               |
| 33 スズ合金めっき皮膜の電解剥離方法                            | 荏原ユーザライト株式会社             |  | 以下11点省略                                  |